

キーワード:シグナルインティグリティ、放射ノイズ、細線同軸線、ツイストペア線、FFC

Keywords: Signal Integrity, Electromagnetic Interference, Micro Coaxial Cable, Unshielded Twisted pair cable, FFC

要旨

電子機器の内部のプリント配線板同士を接続する ケーブルの代表的なものとして、UTP(Unshielded Twisted Pair)ケーブル、細線同軸(Micro Coaxial)ケー ブル、FFC(Flexible Flat Cable)があります。

これらのケーブルはコストや機械的特性、電気的特 性を考慮して、適材適所に利用する必要があります。

本稿では、これらのケーブルの電気的特性の一つで ある、SI(Signal Integrity)と放射ノイズに関して、実験 結果をもとに詳しく解説します。

SUMMARY

A UTP (Unshielded Twisted Pair) cable, a small-gage wire coaxial (Micro Coaxial) cable, and FFC (Flexible Flat Cable) are one of typical things of the cable which connects the printed circuit boards inside an electronic device.

In consideration of cost, a mechanical property, and an electrical property, it is necessary to use these cables for the right man in the right place. In this paper, SI(Signal Integrity) and EMI(Electromagnetic Interference) detail are explained using measurement results.

1. まえがき

様々な電子機器は、複数のプリント配線板(Printed Circuit Board : PCB)から構成されており、 それぞれの PCB を接続するためにコネクタやケーブルが利用されています。PCB 同士の接続距 離が近い場合は、基板対基板接続用コネクタが利用されます。

(http://jae-connectors.com/jp/slist_jp.cfm?type_code=T0010)

基板同士の距離が遠い場合や、ラップトップコンピュータのヒンジ部のように、稼働部がある場合は、おもにケーブルを利用しなければなりません。

PCB 接続用ケーブルとーロに言いましても、図 1 に示すように、STP(Shielded Twisted Pair)ケ ーブル、UTP(Unshielded Twisted pair)ケーブル、細線同軸ケーブル(Micro Coaxial)、FFC(Flexible Flat Cable)、FPC(Flexible Printed Circuit)があり、機能面以外にも、コストや納期等により使い分 ける必要があります。





表 1 に、各ケーブルハーネスの一般的な特色を掲げます。STP、UTP、M-Coax ケーブルハー ネスは、製造するにあたり、特別な初期投資(イニシャルコスト)が不要であり、長さや信号結線の 変更が容易で自由度は高くなります。

しかし、FPCは、PCBと同様に配線の形成をエッチングで行いますので、エッチングに必要なマ

スク費用、絶縁及び回路保護のためのカバーフィルムや FPC 全体を加工するための金型費用が 必ず発生し、長さの変更には、金型を変更しなければなりません。

したがいまして、設計変更には、金型費用及びマスクや納期が余計に必要となる欠点があります。

利点は、STPやUTPと比較して、非常に薄く、PCBのように部品を半田付けで実装できること、 数量がまとまれば、比較的安価に大量に生産できる点です。

FPC と似た構造を持つ FFC は、圧延された導体を絶縁材でラミネートしてケーブルにしたもの であるため、結線を途中でクロスするような配線は困難です。また、ラミネート材の耐熱性から部 品が半田付けできないことが、欠点ですが、金型費やエッチング用のマスク等のイニシャル費用 が不要であり、FPC と比較して、単価も安い事が、利点です。さらに、ケーブル長も、比較的容易 に変更できます。

量産単価では、FFC、UTP が一番安く、次いで STP、M-Coax、FPC の順に価格が高くなる傾向 があります。

ー方、電気的特性に注目しますと、ケーブル単体では、高価な M-Coax ケーブルがもっとも良く、 次いで、STP、FPC、FFC、UTP の順と言われています。

本稿では、実際の電子機器で利用することを前提にケーブル単体ではなく、コネクタを含めた ケーブルハーネスとして、電気信号を伝達する性能(シグナルインティグリティ)と、他の電子機器 の動作を妨害する原因となる、不要電磁波の放射特性(放射ノイズ)を検証しました。

今回は、UTP、M-Coax、FFC に対応可能なコネクタとして、レセプタクルに FI-RE シリーズ、ケ ーブル側のプラグコネクタとして JF04/JF08 シリーズを用いて検証しました。

	STP	UTP	M-Coax	FFC	FPC
単価	やや高価	安価	高価	安価	高価
イニシャルコスト	不要	不要	不要	不要	要
試作納期	短	短	短	中	長
信号の自由度	大	大	大	無	大
形状の自由度	大	大	大	無	大
設計変更の自由度	容易	容易	容易	やや容易	費用発生
SI	良	やや悪い	良	やや悪い	良
EMC	良	悪い	大変良	やや悪い	良

表 1. ケーブルの特徴

2. 供試サンプル

図2に、今回の実験で使用した試験サンプル、図3にレセプタクルコネクタと測定機の同軸ケー ブルを接続するための SMA(Sub Miniature Type A)コネクタが実装された治具基板を示します。 FFC は、0.5 mm ピッチで導体幅 0.2 mm 、導体厚 35 µm で、信号面とグランド面を持つ、2 層構 造となっており、低クロストークと一定の特性インピーダンスを得易くなっています。

信号層の配線と裏面のグランド層は FPC のようにスルーホールビアで接続できる構造ではなく、 それぞれと独立しており、プラグ及び、レセプタクルコネクタの金属シェルを通して PCB のグランド に接地させています。

また、プラグコネクタには、独立したコンタクトがなく、FFCの配線がそのまま、レセプタクル側のコンタクトに接触する構造になっています。

M-Coax は AWG36(American Wire Gage)を使用しており、M-Coax の外部 導体は棒状の導体で一括して、導通さ せて、プラグの金属シェル及び、レセプ タクル側の金属シェルを介して、PCB の グランドに接地させています。

UTPはAWG30を使い、単体ケーブル を捩り合わせて、一定の特性インピーダ ンスとなるようにしました。

コネクタのプラグ及びレセプタクルは、 差動信号伝送を基本として、グランド (G)-信号(S) -信号(S)-グランド(G) -信号 (S) -信号(S)-グランド(G)として、差動信号 ペア間は結合が強く、それぞれの差動信 号ペア同士はクロストークが低減される配 置になっています。

各ケーブルは長さ 500 mm 、1000 mm の 2 種類、合計 6 本のケーブルの伝送特 性と放射ノイズ特性を測定しました。



図 2. 試験サンプル



図 3. 測定治具基板

3.シグナルインティグリティ

TDR オシロスコープ(Time Domain Reflectometry)¹⁾を使って測定したインピーダンスプロファイ ルを図 4 に示します。

実際の TDR オシロスコープでの測定は、特性インピーダンスを直接計測しているわけではなく、 非常に高速なステップパルス信号(振幅 200 mV、立ち上がり時間 30 ps)を印加して、その反射 波形を観測し、式(1)で、特性インピーダンスに置き換えています。

$$Z_{DUT} = \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} Z_o \qquad (1)$$

ただし、
$$\Gamma = \frac{\overline{C} f \pi \overline{E} \overline{E}}{\lambda \overline{J} \pi \overline{E}}$$
、 $Z_o = 計$ 測の基準インピーダンス

図 4 は横軸が時間[sec]で縦軸が反射波形から計算されたインピーダンスです。今回のケーブ ルは差動信号を伝達する目的で製作されていますので、それぞれの信号線に正、負、逆相のス テップパルス信号(差動信号)を印加して

観測しました。

それぞれのケーブルの TDR 測定結果 を見ますと、FFC、M-Coax は非常に良好 な特性で、差動インピーダンスの設計ター ゲットが 100 Ω に対して、±10 Ω 以内 になっています。特に、FFC はコネクタ部 のみが 90 Ω に落ち込む以外に大きな 反射はありません。

これは、プラグコネクタ側に独立したコ ンタクトがなく、FFC の配線が直接、レセプ タクルのコンタクトに接触しているためで す。





図 4. インピーダンスプロファイル

ンタクトとケーブルの結線部に不連続部分があるため、105 Ω まで、特性インピーダンスが上昇 しているのが分かります。

UTP はプラグコネクタのコンタクトとの結線部で、135 Ω までインピーダンスが上昇しており、 ケーブル部もインピーダンスがやや高めで、一定となっていません。この原因は、プラグコネクタ 側コンタクトに UTP ケーブルを接続するために、ツィストを解く必要があり、その結果、ケーブル間 隔が開き、特性インピーダンスが上昇したためです。

また、UTP ケーブル部のインピーダンスが一定でないのは、シールドが無いので、隣接ケーブルの影響を受ける部分があること、ケーブルの捩りが均一でない部分があることが原因です。

次に、VNA(Vector Network Analyzer)²⁾を利用して計測した、各ケーブルのSパラメータをそれ ぞれ、図 5~図 8 に示します。 Sパラメータ³とは、線形な、受動及び能 動素子の反射、通過特性を周波数領域で 表したもので、この特性を見れば、ある帯 域の信号を伝送できるかどうか、およその 目安がわかります。

また、USB3.0 や PCI-Express、HDMI、 DisplayPort 等の各種の高速伝送規格で は、利用できるコネクタやケーブルを、こ の S パラメータで規定しています。

図 5 は差動での反射損失(Return Loss) を示し、図 4 の TDR 測定結果と同様に、 FFC が一番反射が少なく、次いで M-Coax、 UTP の順になっています。

図 6 は挿入損失(Insertion Loss)の測定 結果で、3 GHz までは、UTP が最も損失が 少なく、M-Coax、FFC の順に悪くなってい ます。これは、ケーブルの導体径が UTP では AWG30 と最も太く、M-Coax が AWG36、FFC が AWG40 相当ためです。 3 GHz 以上で UTP ケーブルの損失が一部 M-Coax や FFC より悪くなっている原因は、 反射損失がその帯域で悪くなったためで、 この反射損失を改善できれば、全体帯域 に渡って挿入損失を改善できます。

図 7 は近端クロストーク(Near End Cross Talk)の測定結果で、ケーブルによ る大きな差はありません。近端クロストー クはその名前のとおり、クロストークを及



図 5. 反射損失



図 6. 挿入損失

ぼす端子(Aggressor)と、クロストークを受ける端子(Victim)が同じ側面であるため、ケーブルの影響より、コネクタ本体の影響が大きいためです。(図9参照)

遠端クロストーク(Far End Cross Talk)は図 10 に示すように、Victim 側に対して、Aggressor 側が 遠端にあるため、ケーブルの影響を受けるので、図 8 が示すように、シールドされておらず、隣接 ケーブルと結合し易い UTP ケーブルが最も悪く、FFC、M-Coax の順に良くなっています。





図 9. 近端クロストーク



図 10. 遠端クロストーク

S パラメータたけでは、実際にディジタル信号を伝送した時、波形がどのような形状になるか不明ですので、実際にディジタル波形を伝送して、その波形をオシロスコープで観測した結果を図 12~図 14 に示します。



図 11. アイダイグラム測定

伝送波形の測定系は図 11 に示しますように、ビットレート 3 Gbps 、振幅電圧 800 mV の差動 信号 3 ペア分を被測定ケーブルに印加し、クロストークの影響も含めて、オシロスコープで測定し ました。治具基板の空き端子は 50 Ω の終端器で終端しました。

観測結果は波形を重ね書きして、アイダイグラム4で波形の歪具合を測定しました。

各ケーブルを比較し、波形の開き具合を見ますと、図 14 の UTP が一番広く、M-Coax、FFC の順 になっていることが分かります。これは、図 6 の挿入損失の測定結果によく一致します。また、図 14 の UTP は遠端クロストークがケーブルの中で最も大きかったため、クロストークの影響で波形 が盛り上がっている部分があることが分かります。



図 12. アイダイグラム FFC







図 14. アイダイグラム UTP

これらの結果から、実際の伝送波形に与える影響は、挿入損失が大きく、次いで、クロストーク、 反射損失であると言えます。

しかし、反射損失が -10 dB 以上になると、挿入損失も急激に劣化しますので、ある程度、考 慮する必要がありますが、反射損失が -20 dB 以下である場合は、いくら反射損失を改善したと ころで、挿入損失に与える影響は殆どありません。

挿入損失の主な要因はケーブルの表皮効果による導体損や絶縁材の誘電体損失ですので、 これらの損失を低減できる材料を選定する必要があります。

4.放射ノイズ

FFC、M-Coax、UTP にディジタル信号を 伝送させた時の 10 m 遠方における放射 ノイズを図 15 に示す電波暗室で測定しま した。信号源は、シグナルインティグリティ の計測で利用した信号発生機を電波暗室 の地下ピットに設置して、被測定ケーブル 以外の放射ノイズを極力取り除くようにし ました。測定条件はビットレートを 1 Gbps と4 Gbps の2通り測定しました。

信号パターンは 127 ビットの擬似ラン ダム信号(Pseudo - Random Binary Sequences: PRBS7)⁵⁾で振幅電圧 800 mV の差動信号を印加しました。

差動信号 2 組(合計 4 本)としましたの



図 15.10 m 電波暗室

は、被測定ケーブルがおかれるターンテーブルが回転するため、信号発生機と被測物をつなぐケ ーブルを、2 組を超えて設置するのが困難だったためです。

1 Gbps の伝送信号印加時は、バイログアンテナと被測定物の距離は 10 m 、アンテナ高さは、 1、2、3、4 m に変化させながら、ターンテーブルを 360 °回転させ、30 MHz ~1 GHz までの最 大電界強度をスペクトラムアナライザで測定しました。

伝送信号が 4 Gbps のときは、電波吸収体を床面に敷き、ホーンアンテナ距離を 3 m として、1 Gbps の時と同様にアンテナ高さを変えながら、ターンテーブルを回転させ、1 GHz ~ 6 GHz の 最大電界強度を測定しました。

これらの測定方法は CISPR22(Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques)に規定されています、"情報技術装置からの妨害波の許容値と測定方法"⁶⁾に準じています。

図 16~図 18 に 1 Gbps の場合の水平電界強度の測定結果を示します。赤線は、一般家庭で 電子機器を利用する事を前提にした、放射ノイズの限度値を示し、FFC、M-Coax はこの限度値 の対して十分なマージンを持っており、放射ノイズの抑制効果が高いといえます。

しかし、UTP では、380 MHz 及び、800 MHz 付近で限度値を超えており、電子機器に UTP ケー



ブルを利用する場合は、何かしらのノイズ対策が必要となります。

図 19~図 21 は 4 Gbps の信号を伝送した時の水平電界強度で、FFC、M-Coax はぎりぎり限 度値内ですが、UTP は 1.5 GHz から 2.5 GHz の帯域で大きく、限度値を超えています。

UTP が限度値を大きく超えた原因は、シールドがない事や、隣接ケーブルの影響を受け、ケーブル特性が一定でないためと考えられます。

一方、M-Coax はケーブルが外部導体でシールドされているのに対して、FFC はマイクロストリ ップライン構造ですので、信号面側が空間に対して開いており、M-Coax と比較するとシールド性 が劣り、M-Coax の方が圧倒的に放射ノイズの抑制効果が高いと考えられますが、実際のところ は、大きな差がない事は興味深い結果です。

5. まとめ

FFC、M-Coax、UTP コネクタの SI と放射ノイズを測定した結果、当初、SI 性能が悪いと考えられていた UTP でも 3 Gbps の信号を十分に伝送できることが分かりました。

しかし、UTP は放射ノイズが大きく、電子機器内で利用する場合は、何かしらの対策が必要です。

FFC の SI と耐放射ノイズ特性は、M-Coax と同等な性能を保持していることが分かり、信号の 接続が制限される(クロス配線ができない)ことや、ラップトップコンピュータのヒンジ部分でなけれ ば、非常に有効に利用できるといえます。

さらに M-coax より安価ですので、上手く利用すれば、電子機器全体のコストを削減できます。

[参考文献]

1) E. Bogatin, Signal Integrity Simplified, (PRENTICE HALL, 2004), p.35

- 2) 岩崎俊、*マイクロ波・光回路計測の基礎*、(コロナ社, 1993), p.110~p1.26
- 3) P. A. Rizz, *Microwave Engineering Passive Circuits*, (PRENTICE HALL, 1988), p.168-p.170
- 4) B. Young, *Digital Signal Integrity*, (PRENTICE HALL, 2001), p.114
- 5) D. Derickson and M. Muller, *Digital Communications Test and Measurement*, (PRENTICE HALL, 2007), p.819–p.832
- 6) 山田和謙,他, EMC 入門講座, (電波新聞社, 2008), p.66-p.70